

微細構造デバイス研究開発フォーラム 令和6年度セミナー・見学会（2部制）

「新しいセンシングデバイスが拓く未来社会」

日時：令和7年1月29日(水)
13:30～16:50

会場：香川産業頭脳化センタービル2階
一般研修室

※第1部 セミナーはオンラインでも参加できます

事前申込制
参加無料

プログラム

・本会はセミナーと見学会の「2部制」となります

第1部 微細構造デバイス研究開発フォーラムセミナー

※オンライン参加可

(13:30～16:00)

講演①「マルチモーダルセンサの開発と社会実装」

豊橋技術科学大学 次世代半導体・センサ科学研究所 所長・教授 澤田 和明 氏

講演②「美容家電の開発について ～新しいセンシングデバイスへの期待～」

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部 ビューティ商品部 ヘアケア技術開発課

課長 松井 康訓 氏

第2部 微細構造デバイス研究開発設備（FROM 香川メカトロ研究室）見学会

※会場参加者のみ

(16:05～16:50)

微細構造デバイス研究開発フォーラム 会長

一般社団法人電気学会 四国支部長

香川大学 微細構造デバイス統合研究センター センター長・教授 高尾 英邦

第1部（セミナー）または第2部（見学会）のみへの参加も可能です

参加御希望の方は、令和7年1月17日（金）までに

次のいずれかの方法でお申込みください

① Web フォームで申込

(<https://kagawa-isf.form.kintoneapp.com/public/device-moushikomi>)

② 裏面の参加申込書をメール又はFAXで提出



主催者等：微細構造デバイス研究開発フォーラム、公益財団法人かがわ産業支援財団

一般社団法人電気学会 四国支部

香川大学 微細構造デバイス統合研究センター

微細構造デバイス研究開発フォーラムセミナー・見学会申込書

○申込先：メール：sgk@kagawa-isf.jp FAX：087-864-6303

○申込期限：令和7年1月17日（金）

○問合せ先：（公財）かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課 伊藤
TEL：087-840-0338

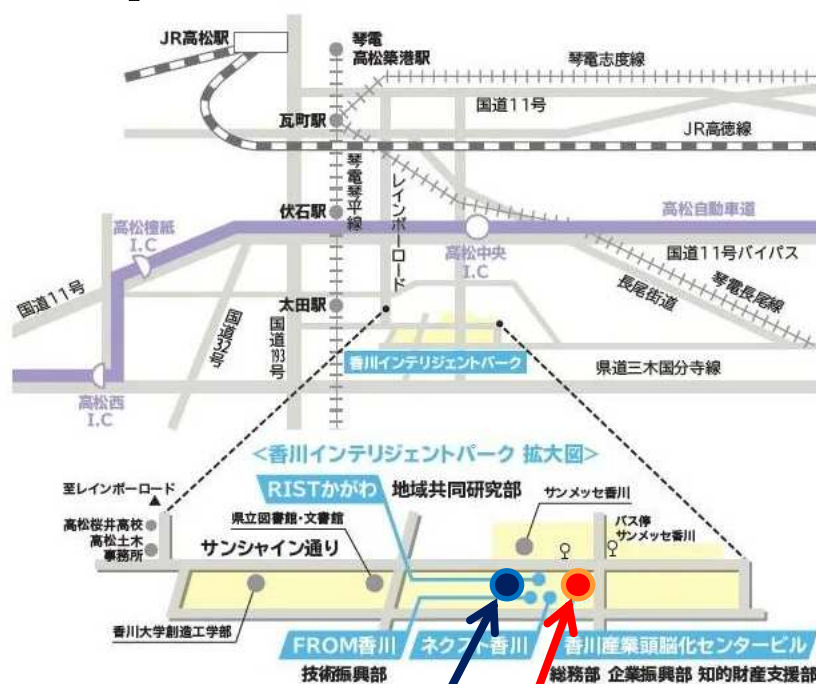
参加者の情報		
企業・所属団体名		
住 所		
参 加 者	役職名	氏名
連 絡 先	TEL () -	
	E-mail @	
参加内容		
・本会はセミナーと見学会の「2部制」となります ・第1部（セミナー）または第2部（見学会）のみへの参加も可能です		
☐ 第1部 セミナーに参加する （右から参加方法もお選びください）	☐ 会場参加	
	☐ オンライン参加※1	
☐ 第2部 見学会に参加する（※会場参加者のみ）		

※1 メール受信の制限を行っている場合は、招待メールの差出人のドメイン（@kagawa-isf.jp）を拒否しないようお願いします。

※ご記入いただいた個人情報は適切に管理いたします。

なお、当財団が実施するセミナー案内等をお送りさせていただく場合がございます。

【会場周辺図】



【交通アクセス】

JR 高松駅から

- ・車で約25分
- ・ことでんバス
サンメッセ・川島・西植田線
サンメッセ経由便
「サンメッセ香川」下車すぐ

車でお越しの場合

香川産業頭脳化センター内の来客用駐車場には限りがあるため、サンメッセ香川の向かい側にある「臨時駐車場」をご利用ください。

なお、契約者用駐車場への駐車は厳禁です。

駐車場(臨時駐車場)

会場：香川産業頭脳化センタービル
(高松市林町 2217-15)